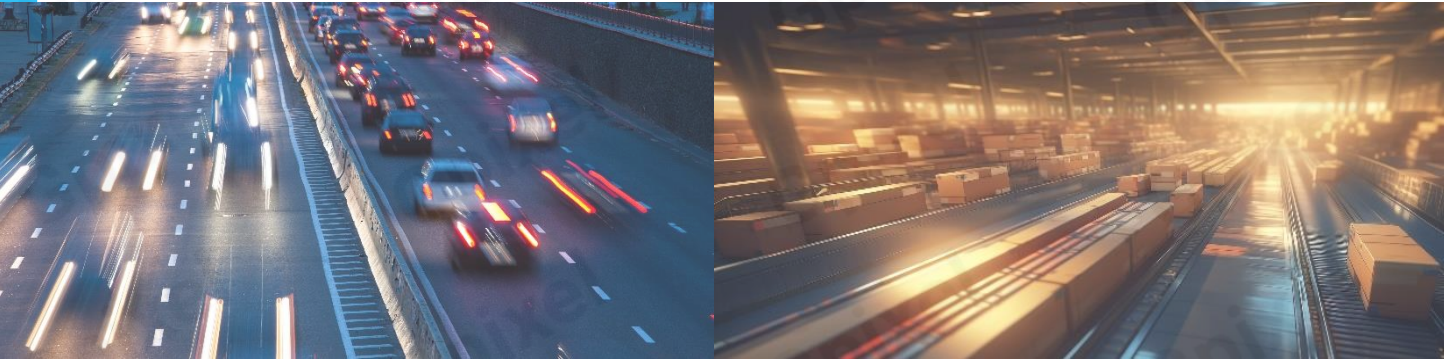
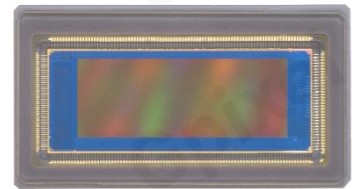


GMAX3413



12.7MP全局快门近红外增强CMOS图像传感器

GMAX3413是一款宽视场、近红外增强全局快门CMOS图像传感器。该传感器依托GMAX产品系列多年的技术积累，集成了近红外增强、LED flicker、多区域HDR等重要功能。GMAX3413采用了2.73:1的超宽视场设计，在相同的光学尺寸下可获得更多水平方向的图像信息，使其更适用于智能交通、工业扫码相关场景的应用。GMAX3413配备了先进的Red Fox技术，在850 nm处实现超过30%的QE，在940 nm处实现14%的QE。同时，凭借独特的光管技术和优化的像素设计使其具备 $>15^\circ @ 80\%$ response的角度响应，可解决大视场角带来的灵敏度降低的问题。GMAX3413采用163 pins LGA封装形式，封装尺寸为32.7 mm x 17.9 mm，与GMAX3809 Pin兼容。



产品特性

- 3.4 μm 电荷域全局快门
- 超宽视场
- 近红外增强
- 多区域HDR
- LED flicker
- 垂直/水平图像翻转
- 垂直开窗
- 出色的PLS和角度响应

应用领域

- 智能交通
- 机器视觉

芯片参数

分辨率	5900 (H) x 2160 (V)	光学尺寸	4/3"
像素尺寸	3.4 μm \times 3.4 μm	感光面积	20.1 mm x 7.3 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	62.7% @540 nm
满阱容量	8.6 ke ⁻	寄生光灵敏度	-92 dB
读出噪声	2.3 e ⁻	角度响应	>15° (80%响应)
暗电流	81 e ⁻ /pixel/s @ 35°C	最大信噪比	39.3 dB
动态范围	71.4 dB	最高帧率	32 fps
输出接口	8对LVDS	通道合并	8/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	7.68 Gbps
色彩	彩色&黑白	功耗	<1.2 W
供电电压	3.3 V/3.6 V(模拟) 1.8 V-3.3 V(IO) 1.3 V(数字)	封装形式	LGA 163 pins 32.7 mm x 17.9 mm

订购信息

产品编码

GMAX3413-AVC-NLT-BUD

彩色有微透镜，163 pins LGA陶瓷封装，带抗反射镀膜的密封D263® T eco玻璃盖板，32 fps @ 12 bit，Demo级。

GMAX3413-AVC-NLT-BUE

彩色有微透镜，163 pins LGA陶瓷封装，带抗反射镀膜的密封D263® T eco玻璃盖板，32 fps @ 12 bit，工程样片。

评估板

EVA-3413-NF12

评估板

操作模式：12 bit、镜头卡口：c-mount、输出接口：USB 3.0

联系方式

长光辰芯（总部）

地址：吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号，光电信息产业园一期5号办公楼
电话：+86-0431-85077785

长光辰芯（杭州子公司）

地址：浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室
电话：+86-571-87718606-888

长光辰芯（大连子公司）

地址：辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室
电话：+86-0411-39937666



更多联系方式